## JP2001166476

# Title: RESIST MATERIAL

#### Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a resist material which can make the gradient of dissolution of a positive or negative resist smaller than that of a resist for a repetitive pattern so as to ensure wide margins for focusing and exposure for an isolated left pattern with the positive or negative resist and does not cause the lowering of a margin for PEB temperature as a conventional defect. SOLUTION: The resist material contains one or more nitrogen-containing compounds of formula 1 (where R1 and R2 are H or the same or different 1-20C alkyls or 6-20C aryls and may contain hydroxyl, carboxyl, carbonyl, ester, amino or the like; R3 is the same or different 1-20C alkyls or 6-20C aryls; R1 and R2, R1 and R3, or R2 and R3 may bond to each other to form a ring).

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2001-166476 (P2001-166476A)

(43)公開日 平成13年6月22日(2001.6.22)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		離別記号	FΙ			テーマコード(	参考)
G 0 3 F	7/038	601	C 0 3 F	7/038	601	2 H 0	2 5
C 0 8 K	5/16		C 0 8 K	5/16		4 J 0	0 2
C08L1	101/16		G 0 3 F	7/027	514		
G 0 3 F	7/027	5 1 4		7/039	601		
	7/039	6 0 1	C08L 1	01/00			
			水龍查審	未請求	請求項の数4	OL (全	16 頁)
(21)出顧番号	<del>}</del>	<b>特願平</b> 11-351335	(71) 出願人		)60 学工業株式会社		
(22)出顧日		平成11年12月10日(1999.12.10)		東京都	千代田区大手町	二丁目6番:	1号
			(72)発明者	自山 沿	閨		
				新潟県中	中頚城郡大字西	福島28番地位	の1 信
				越化学	工業株式会社合	式技術研究所	所内内
			(74)代理人	. 1000600	)69		
				弁理士	奥山 尚男	(外2名)	

#### 最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 レジスト材料

## (57)【要約】

【課題】 孤立残しパターンをポジあるいはネガレジストを用いて、広いフォーカスや露光のマージンを確保するために、レジストの溶解の傾きを繰り返しパターン用レジストより小さくすることができるとともに、従来の欠点であるPEB温度マージンの低下を生じないジスト材料を提供する。

【解決手段】 下記一般式(1)で示される窒素含有化合物の1種または2種以上を含有することを特徴とするレジスト材料を提供する。

#### 【化1】

$$\begin{array}{c|c}
 & 0 \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\
 & | \\$$

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ は水素原子あるいは同一または異種の 炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素数 $6\sim20$ のアリー ル基であって、ヒドロキシル基、カルボキシル基、カル ボニル基、エステル、アミノ基などを含んでも良く、 $R_3$ は同一または異種の炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭 素数6 $\sim$ 20のアリール基であり、 $R_1$ と $R_2$ 、 $R_1$ と  $R_3$ 、 $R_2$ と  $R_3$ が互いに結合して環を形成しても良い。)

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で示される窒素含有化合物の1種または2種以上を含有することを特徴とするレジスト材料。

## 【化1】

$$N = 0$$
 $N = 0$ 
 $R_3$  (1)

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ は水素原子あるいは同一又は異種の炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、又は炭素数 $6\sim20$ のアリール基であって、ヒドロキシル基、カルボキシル基、カルボニル基、エステル、アミノ基を含んでも良く、 $R_3$ は同一又は異種の炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、又は炭素数 $6\sim20$ のアリール基であり、 $R_1$ と $R_2$ 、 $R_1$ と  $R_3$ 、 $R_2$ と $R_3$ が互いに結合して環を形成しても良い。)

【請求項2】 さらに、有機溶剤と、酸不安定基で保護された酸性官能基を有するアルカリ不溶性または難溶性の樹脂であって、該酸不安定基が脱離したときにアルカリ可溶性となるベース樹脂と、酸発生剤とを含有し、かつポジ型であることを特徴とする請求項1に記載のレジスト材料。

【請求項3】 さらに、溶解阻止剤を含有することを特徴とする請求項2に記載のレジスト材料。

【請求項4】 さらに、有機溶剤と、アルカリ可溶性樹脂であって、架橋剤による架橋によってアルカリ難溶性となるベース樹脂と、酸発生剤と、酸によって架橋する架橋剤とを含有し、かつネガ型であることを特徴とする請求項1に記載のレジスト材料。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微細加工技術に適 した新規な化学増幅ポジ型またはネガ型レジスト材料に 関する。

#### [0002]

【従来の技術】LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの微細化が求められている中、次世代の微細加工技術として遠紫外線リソグラフィーが有望視されている。遠紫外線リソグラフィーは、 $0.3\mu$ m以下の加工も可能であり、光吸収の低いレジスト材料を用いた場合、基板に対して垂直に近い側壁を有したパターン形成が可能となる。また、近年、遠紫外線の光源として高輝度なKrFエキシマレーザーを利用する技術が注目されており、これが量産技術として用いられているためには、光吸収が低く、高感度なレジスト材料が要望されている。

【0003】このような観点から、近年開発された酸を 触媒とした化学増幅ポジ型レジスト材料(特公平2-2 7660号公報、特開昭63-27829号公報等に記

載)は、感度、解像度、ドライエッチング耐性が高く、 優れた特徴を有するもので、遠紫外線リソグラフィーに 特に有望なレジスト材料である。しかしながら、化学増 幅型レジストの欠点として、露光からPEB(Post Exposure Bake)までの放置時間が長くな ると、パターン形成した際にラインパターンがTートッ プ形状になる、即ちパターン上部が太くなるという問題 (PED (Post Exposure Deley) と呼ぶ。)、または塩基性の基盤、特に窒化珪素、窒化 チタン基盤上での基盤付近のパターンが太くなるいわゆ る裾引き現象という問題がある。Tートップ現象は、レ ジスト膜表面の溶解性が低下するためと考えられ、基盤 面での裾引きは、基盤付近で溶解性が低下するためと考 えられる。また、露光からPEBまでの間に酸不安定基 の脱離の暗反応が進行して、ラインの残し寸法が小さく なるという問題も生じている。これらのことは、化学増 幅レジストの実用に供する場合の大きな欠点となってい る。この欠点のため、従来の化学増幅ポジ型レジスト材 料は、リソグラフィー工程での寸法制御を難しくし、ド ライエッチングを用いた基板加工に際しても寸法制御を 損ねるという問題がある(W. Hinsberg, et. al., J. P hotopolym. Sci. Technol., 6(4), 535~546(1993); T. Kumada, et. al., J. Photopolym. Sci. Technol., 6 (4),571~574(1993)を参照)。

【0004】化学増幅ポジ型レジスト材料において、PEDあるいは基盤面の裾引きの問題の原因は、空気中あるいは基盤表面の塩基性化合物が大きく関与していると考えられている。露光により発生したレジスト膜表面の酸は空気中の塩基性化合物と反応、失活し、PEDまでの放置時間が長くなればそれだけ失活する酸の量が増加するため、酸不安定基の分解が起こり難くなる。そのため、表面に難溶化層が形成され、パターンがTートップ形状となるものである。

【0005】ここで、塩基性化合物を添加することにより、空気中の塩基性化合物の影響を抑えることができるため、PEDにも効果があることは良く知られている。詳しくは、特開平5-232706号、特開平5-249662号、特開平5-158239号、特開平5-249662号、特開平5-289340号、特開平5-289322号、特開平5-289340号、特開平6-242606号、特開平6-242606号、特開平6-263716号、特開平6-263717号、特開平6-266100号、特開平6-266111号、特開平7-128859、特開平7-92681号、特開平7-92681号、特開平7-134419号等の各公報に記載されている。

【0006】塩基性化合物としては、窒素含有化合物がよく知られており、沸点150℃以上のアミン化合物もしくはアミド化合物が挙げられる。具体的には、ピリジ

ン、ポリビニルピリジン、アニリン、N-メチルアニリ ン、N, N-ジメチルアニリン、o-トルイジン、m-トルイジン、pートルイジン、2,4-ルチジン、キノ リン、イソキノリン、ホルムアミド、N-メチルホルム アミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミ ド、N-メチルアセトアミド、N、N-ジメチルアセト アミド、2ーピロリドン、Nーメチルピロリドン、イミ ダゾール、 $\alpha$ ーピコリン、 $\beta$ ーピコリン、 $\gamma$ ーピコリ ン、oーアミノ安息香酸、mーアミノ安息香酸、pーア ミノ安息香酸、1,2-フェニレンジアミン、1,3-フェニレンジアミン、1,4-フェニレンジアミン、2 ーキノリンカルボン酸、2-アミノ-4-ニトロフェノ -ル、2-(p-クロロフェニル)-4,6-トリクロ ロメチルーsートリアジンなどのトリアジン化合物が挙 げられる。これらの中では、特にピロリドン、N-メチ ルピロリドン、oーアミノ安息香酸、mーアミノ安息香 酸、p-アミノ安息香酸、1,2-フェニレンジアミン が挙げられる。

【0007】塩基性化合物添加のもう一つの理由は、解像性の向上、フォーカスや露光量マージンの拡大、パターンの矩形性の向上効果である。塩基の添加によって、酸拡散が押さえられ、溶解の立ち上がりが急峻になることによってリソグラフィーのマージンが拡大することができる。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】最近の半導体製造分野において、メモリーより特にロジックの方が微細化の進歩がめざましく、メモリーに用いられる繰り返しパターンよりも、ロジックなどに多い孤立性パターンをポジあるいはネガレジストを用いて、広いフォーカスや露光のマージンを確保するためには、一般的にはレジストの溶解の傾きを、繰り返しパターン用レジストより、やや小さくすることが有利であるといわれている。傾きを小さくするために、ボジレジストにおいては活性化エネルギーの大きい酸脱離性置換基を用いる方法があるが、ポストエクスポジュアーベーク(PEB)温度マージンが低下するなどの欠点がある。反応性の低い酸発生剤を用いる方法も、ポストエクスポジュアーベーク(PEB)温度マージン低下につながる。

## [0009]

【課題を解決するための手段】我々は種々検討の結果、溶解の傾きを、添加する塩基の種類でコントロールできることを見いだした。傾きを小さくすることができる塩基は種々存在したが、それらの殆どがパターンの膜減りを引き起こし、孤立パターンのマージンの拡大にはつながらなかった。しかしながら、本発明の窒素化合物を添加することによって、パターンの膜減りを防止して孤立パターンのマージンを拡大できる効果を見いだし、本発明に至ったのである。

【0010】本発明の塩基とはカルバメート基を持つ窒素化合物であり、本発明は、下記一般式(1)で示される窒素含有化合物の1種または2種以上を含有することを特徴とするレジスト材料を提供する。

## 【化2】

$$\begin{array}{c|c}
R_1 & 0 \\
N - C - O - R_3 & (1)
\end{array}$$

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ は水素原子あるいは同一または異種の 炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭素数 $6\sim20$ のアリー ル基であって、ヒドロキシル基、カルボキシル基、カル ボニル基、エステル、アミノ基などを含んでも良く、R 3は同一または異種の炭素数 $1\sim20$ のアルキル基、炭 素数 $6\sim20$ のアリール基であり、 $R_1$ と $R_2$ 、 $R_1$ と  $R_3$ 、 $R_2$ と $R_3$ が互いに結合して環を形成しても良い。)

本発明のレジスト材料は、(A)一般式(1)で示される窒素含有化合物に加えて、(B)有機溶剤、(C1)酸不安定基で保護された酸性官能基を有するアルカリ不溶性または難溶性の樹脂であって、該酸不安定基が脱離したときにアルカリ可溶性となるベース樹脂、(D)酸発生剤を含有することを特徴とするポジ型レジスト材料、更に(E)溶解阻止剤を含有することを特徴とするポジ型レジスト材料であってもよい。また、本発明のレジスト材料は、(A)一般式(1)で示される窒素化合物、(B)有機溶剤、(C2)アルカリ可溶性樹脂であって、架橋剤による架橋によってアルカリ難溶性となるベース樹脂、(D)酸発生剤、(F)酸によって架橋する架橋剤を含有することを特徴とするネガ型レジスト材料であってもよい。

## [0011]

【発明の実施の形態】本発明にあげられる一般式(1) で示される窒素含有化合物は、カルバメート基を持つ化 合物があげられる。具体的には、N-(tert-ブト キシカルボニル)ーLーアラニン、Nー(tertーブ トキシカルボニル) - L-アラニンメチルエステル、 (S) - (-) - 2 - (tert-ブトキシカルボニルアミノ)-3-シクロヘキシル-1-プロパノール、 (R) - (+) - 2 - (tert-ブトキシカルボニルアミノ)-3-メチル-1-ブタノール、(R)--3-フェニルプロパノール、(S)-(-)-2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-3-フェニ ルプロパノール、(R) - (+) - 2 - (tert-ブトキシカルボニルアミノ) -3-フェニル-1-プロパ ノ**ー**ル、(S)-(-)-2-(tert-ブトキシカ ルボニルアミノ) -3-フェニル-1-プロパノール、 (R) - (+) - 2 - (tert-ブトキシカルボニル)

(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-1-プロパ **ノール、N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-**アスパラチック酸4-ベンジルエステル、N-(ter t-ブトキシカルボニル)-O-ベンジル-L-スレオ  $\mathbb{L}$   $\mathbb{L}$  ミダゾリジノン、(S) -(-)-1-(tert-ブトキシカルボニル) -2-tert-ブチル-3-メチ ルー4ーイミダゾリジノン、Nー(tertーブトキシ カルボニル) -3-シクロヘキシル-L-アラニン メ チルエステル、N-(tert-ブトキシカルボニル) -L-システイン メチルエステル、N-(tert-ブトキシカルボニル) エタノールアミン、N-(ter tーブトキシカルボニルエチレンジアミン、Nー(te rtーブトキシカルボニル)ーDーグルコースアミン、 ミン、1-(tert-ブトキシカルボニル)イミダゾ ール、N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-イ ソロイシン、N-(tert-ブトキシカルボニル)-Lーイソロイシン メチルエステル、Nー(tertー ブトキシカルボニル) $-L-ロイシノール、N\alpha-(t)$ ertーブトキシカルボニル)ーLーリシン、Nー(t ertーブトキシカルボニル)ーLーメチノニン、Nー (tert-ブトキシカルボニル)-3-(2-ナフチル)ーLーアラニン、Nー(tertーブトキシカルボ ニル)ーLーフェニルアラニン、N-(tertーブト キシカルボニル) - L - フェニルアラニン メチルエス テル、N-(tert-ブトキシカルボニル)-D-プ ロリナル、N-(tert-ブトキシカルボニル)-L ープロリン、Nー(tertーブトキシカルボニル)ー L-プロリン N'-メトキシ-N'-メチルアミド、 N-(tert-7)-ル-1-カルボキシアミヂン、(S)-(-)-1-(tert-ブトキシカルボニル)-2-ピロリジンメ タノール、(R)-(+)-1-(tert-ブトキシ カルボニル) -2-ピロリジンメタノール、1-(te rtーブトキシカルボニル)3-[4-(1-ピロリ ル)フェニル]ーLーアラニン、Nー(tertブトキ シカルボニル)ーLーセリン、N-(tertーブトキ シカルボニル) - L - セリン メチルエステル、N -(tert-ブトキシカルボニル)-L-スレオニン、 N-(tert-ブトキシカルボニル)-p-トルエン スルホンアミド、N-(tert-ブトキシカルボニ  $\nu$ ) -S-トリチル-L-システイン、 $N\alpha-$ (ter tーブトキシカルボニル)ーLートリプトファン、Nー (tert-ブトキシカルボニル)-L-チロシン、N - ( t e r t - ブトキシカルボニル ) - L - チロシン メチルエステル、N-(tert-ブトキシカルボニ ル) - L-バリン、N-(tert-ブトキシカルボニ ル)ーLーバリン メチルエステル、Nー(tertー

ブトキシカルボニル)ーLーバリノール、tertーブ チルN-(3-ヒドロキシプロピル)カルバメート、t ertーブチルNー(6-アミノヘキシル)カルバメー ト、tert-ブチルカルバメート、tert-ブチル カルバゼート、tertーブチル N- (ベンジロキ シ)カルバメート、tert-ブチル 4-ベンジルー 1-ピペラジンカルボキシレート、tert‐ブチル  $(1S, 4S) - (-) - 2, 5 - \vec{y}\vec{y}\vec{v}$ [2.2.1] ヘプタン 2-カルボキシレート、ter tーブチル N-(2,3-ジヒドロキシプロピル)カ ルバメート、tert-ブチル(S)-(-)-4-ホ ルミルー2, 2-ジメチルー3-オキサゾリジンカルボ キシレート、tert-ブチル[R-(R\*, S\*)] -N-[2-ヒドロキシ-2-(3-ヒドロキシフェニ  $(\mu)$  -1-メチルエチル] カルバメート、<math>tert-ブチル 4ーオキソー1ーピペリジンカルボキシレート、 tert-ブチル 1-ピロールカルボキシレート、t ertーブチル 1-ピロリジンカルボキシレート、t ertーブチル (テトラヒドロー2ーオキソー3ーフラ ニル)カルバメートなどがあげられる。

【0012】本発明にあげられる一般式(1)で示され る窒素含有化合物のうち、好ましくは、N-(tert ーブトキシカルボニル)ーLーアラニンメチルエステ  $\nu$ 、(S) -(-) -2-(tert-ブトキシカルボ ニルアミノ)-3-シクロヘキシル-1-プロパノー ル、(R)-(+)-2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-3-メチル-1-ブタノール、(R)-(+)-2-(tert-7)-3-7ェニルプロパノール、(S)-(-)-2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-3-フェニ ルプロパノール、(R)-(+)-2-(tert-ブ)トキシカルボニルアミノ)-3-フェニル-1-プロパ ノール、(S)-(-)-2-(tert-ブトキシカ ルボニルアミノ) -3-フェニル-1-プロパノール、 (R) - (+) - 2 - (tert-ブトキシカルボニルアミノ) -1-プロパノール、(S) -(-) -2-(tert-ブトキシカルボニルアミノ)-1-プロパ ノール、(R) - (+) - 1 - (tert-ブトキシカ)ルボニル)-2-tert-ブチル-3-メチル-4-イミダゾリジノン、(S)-(-)-1-(tert-ブトキシカルボニル)-2-tert-ブチル-3-メ チルー4-イミダゾリジノン、N-(tert-ブトキ シカルボニル)-3-シクロヘキシル-L-アラニン メチルエステル、Nー(tert-ブトキシカルボニ ル)ーLーシステイン メチルエステル、Nー(ter t-ブトキシカルボニル) エタノールアミン、1-(t ertーブトキシカルボニル) イミダゾール、N-(t ertーブトキシカルボニル)ーLーイソロイシン、N -(tert-ブトキシカルボニル)-L-イソロイシ ン メチルエステル、N-(tert-ブトキシカルボ ニル)ーLーロイシノール、Nー(tertーブトキシ カルボニル)-D-プロリナル、N-(tert-ブト キシカルボニル)ーLープロリン、N-(tertーブ トキシカルボニル)ーLープロリン N'ーメトキシー N'ーメチルアミド、N-(tert-ブトキシカルボ  $(2\pi) - 1H - \theta = 0$ (S) - (-) - 1 - (tert - 7) + 5 $(R) - 2 - \theta = 0$  (R) - (+) - 1 - (tert-ブトキシカルボニル)-2-ピロリジン メタノール、N-(tert-ブトキシカルボニル)-S-FJ+V-L-yz+1v,  $N\alpha-(tert-y)$ トキシカルボニル)ーLートリプトファン、Nー(te rtーブトキシカルボニル)ーLーバリン メチルエス テル、N-(tert-ブトキシカルボニル)-L-バ リノール、tertーブチルN- (3-ヒドロキシプロ ピル)カルバメート、tert-ブチルN-(6-アミ ノヘキシル)カルバメート、tert-ブチルカルバメ ート、tert-ブチルカルバゼート、tert-ブチ ル N- (ベンジロキシ) カルバメート、tert‐ブ チル(1S, 4S) - (-) -2, 5-ジアザビシクロ [2.2.1] ヘプタン 2-カルボキシレート、ter tーブチル N-(2,3-ジヒドロキシプロピル)カ ルバメート、tert-ブチル(S)-(-)-4-ホ ルミルー2,2-ジメチルー3-オキサゾリジンカルボ キシレート、tert-ブチル「R-(R\*, S\*)] -N-「2-ヒドロキシ-2-(3-ヒドロキシフェニ ル)-1-メチルエチル]カルバメート、tert-ブ チル 4-オキソー1-ピペリジンカルボキシレート、 tert-ブチル 1-ピロールカルボキシレート、t ertーブチル 1ーピロリジンカルボキシレート、t ertーブチル (テトラヒドロー2ーオキソー3ーフラ ニル)カルバメートなどがあげられる。

【0013】これらの塩基は単独で用いても、2種以上 混合して使っても良い。また、従来の提案されている塩 基と組み合わせて用いても良く、組み合わせの添加比率 を変えることによって溶解の傾きをコントロールするこ とも可能である。従来の提案されている塩基の例として は、以下が挙げられる。第一級の脂肪族アミン類とし て、アンモニア、メチルアミン、エチルアミン、n-プ ロピルアミン、イソプロピルアミン、nーブチルアミ ン、イソブチルアミン、sec-ブチルアミン、ter t-ブチルアミン、ペンチルアミン、tert-アミル アミン、シクロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シク ロヘキシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、 ノニルアミン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチル アミン、メチレンジアミン、エチレンジアミン、テトラ エチレンペンタミン等が例示される。第二級の脂肪族ア ミン類として、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジー n-プロピルアミン、ジイソプロピルアミン、ジーn-ブチルアミン、ジイソブチルアミン、ジーsec-ブチ ルアミン、ジペンチルアミン、ジシクロペンチルアミ ン、ジヘキシルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘ プチルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジ **デシルアミン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、** N, N-ジメチルメチレンジアミン、N, N-ジメチル エチレンジアミン、N、N-ジメチルテトラエチレンペ ンタミン等が例示される。第三級の脂肪族アミン類とし て、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリーn-プロピルアミン、トリイソプロピルアミン、トリーn-ブチルアミン、トリイソブチルアミン、トリーsec-ブチルアミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチ ルアミン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルア ミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリ ノニルアミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミ ン、トリセチルアミン、N, N, N', N'-テトラメ チルメチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメ チルエチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメ チルテトラエチレンペンタミン等が例示される。また、 混成アミン類としては、ジメチルエチルアミン、メチル エチルプロピルアミン、ベンジルアミン、フェネチルア ミン、ベンジルジメチルアミン等が例示される。

【0014】芳香族アミン類及び複素環アミン類として は、アニリン誘導体(例えばアニリン、N-メチルアニ リン、N-エチルアニリン、N-プロピルアニリン、 N. N-ジメチルアニリン、2-メチルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、エチルアニリ ン、プロピルアニリン、トリメチルアニリン、2-ニト ロアニリン、3-ニトロアニリン、4-ニトロアニリ ン、2,4-ジニトロアニリン、2,6-ジニトロアニ リン、3,5ージニトロアニリン、N,Nージメチルト ルイジン等)、ジフェニル(p-トリル)アミン、メチ ルジフェニルアミン、トリフェニルアミン、フェニレン ジアミン、ナフチルアミン、ジアミノナフタレン、ピロ ール誘導体(例えばピロール、2H-ピロール、1-メ チルピロール、2,4ージメチルピロール、2,5ージ メチルピロール、N-メチルピロール等)、オキサゾー ル誘導体(例えばオキサゾール、イソオキサゾール 等)、チアゾール誘導体(例えばチアゾール、イソチア ゾール等)、イミダゾール誘導体(例えばイミダゾー ル、4-メチルイミダゾール、4-メチル-2-フェニ ルイミダゾール等)、ピラゾール誘導体、フラザン誘導 体、ピロリン誘導体(例えばピロリン、2-メチル-1 - ピロリン等)、ピロリジン誘導体 (例えばピロリジ ン、N-メチルピロリジン、ピロリジノン、N-メチル ピロリドン等)、イミダゾリン誘導体、イミダゾリジン 誘導体、ピリジン誘導体(例えばピリジン、メチルピリ ジン、エチルピリジン、プロピルピリジン、ブチルピリ ジン、4-(1-ブチルペンチル)ピリジン、ジメチル ピリジン、トリメチルピリジン、トリエチルピリジン、 フェニルピリジン、3ーメチルー2ーフェニルピリジ

ン、4-tertーブチルピリジン、ジフェニルピリジ ン、ベンジルピリジン、メトキシピリジン、ブトキシピ リジン、ジメトキシピリジン、1-メチル-2-ピリド ン、4-ピロリジノピリジン、1-メチル-4-フェニ ルピリジン、2-(1-エチルプロピル)ピリジン、ア ミノピリジン、ジメチルアミノピリジン等)、ピリダジ ン誘導体、ピリミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラゾ リン誘導体、ピラゾリジン誘導体、ピペリジン誘導体、 ピペラジン誘導体、モルホリン誘導体、インドール誘導 体、イソインドール誘導体、1H-インダゾール誘導 体、インドリン誘導体、キノリン誘導体(例えばキノリ ン、3-キノリンカルボニトリル等)、イソキノリン誘 導体、シンノリン誘導体、キナゾリン誘導体、キノキサ リン誘導体、フタラジン誘導体、プリン誘導体、プテリ ジン誘導体、カルバゾール誘導体、フェナントリジン誘 導体、アクリジン誘導体、フェナジン誘導体、1,10 フェナントロリン誘導体、アデニン誘導体、アデノシ ン誘導体、グアニン誘導体、グアノシン誘導体、ウラシ ル誘導体、ウリジン誘導体等が例示される。

【0015】更に、カルボキシ基を有する含窒素化合物としては、アミノ安息香酸、インドールカルボン酸、アミノ酸誘導体(例えばニコチン酸、アラニン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、グリシルロイシン、ロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、リジン、3ーアミノピラジンー2ーカルボン酸、メトキシアラニン)等が例示される。スルホニル基を有する含窒素化合物として3ーピリジンスルホン酸、pートルエンスルホン酸ピリジニウム等が例示される。ヒドロキシ基を有する含窒素化合物、ヒドロキシフェニル基を有する含窒素

(上式中、 $R^{41}$ 、 $R^{42}$ 、 $R^{43}$  、 $R^{47}$  、 $R^{48}$ はそれぞれ独立して直鎖状、分岐鎖状又は環状の炭素数 $1\sim20$ のアルキレン基、 $R^{44}$  、 $R^{45}$  、 $R^{46}$  、 $R^{49}$  、 $R^{50}$ は水素原子、炭素数 $1\sim20$ のアルキル基又はアミノ基を示し、 $R^{44}$  と $R^{45}$  、 $R^{45}$  と $R^{46}$  、 $R^{44}$  と $R^{45}$  と $R^{46}$  、 $R^{44}$  と $R^{45}$  と $R^{46}$  、 $R^{44}$  と $R^{45}$  と $R^{46}$  、 $R^{49}$  と $R^{50}$  はそれぞれ結合して環を形成してもよい。S、T、Uはそれぞれ $0\sim20$ の整数を示す。但し、S、T、Uのいずれもが同時に0のとき、 $R^{44}$  、 $R^{45}$  、 $R^{46}$  、 $R^{49}$  、 $R^{50}$  は水素原子を含まない。)【0017】一般式(2)及び(3)において、 $R^{41}$  、 $R^{42}$  、 $R^{43}$  、 $R^{47}$  、 $R^{48}$ のアルキレン基としては、炭素数 $1\sim20$  、好ましくは $1\sim10$  、更に好ましくは $1\sim8$ のものである。具体的には、メチレン基、 $1\sim20$  と 基、 $1\sim20$  で  $1\sim20$  と  $1\sim2$ 

化合物、アルコール性含窒素化合物としては、2-ヒド ロキシピリジン、アミノクレゾール、2,4-キノリン ジオール、3-インドールメタノールヒドレート、モノ エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノー ルアミン、N-エチルジエタノールアミン、N, N-ジ エチルエタノールアミン、トリイソプロパノールアミ ン、2,2'ーイミノジエタノール、2ーアミノエタノ ール、3ーアミノー1ープロパノール、4ーアミノー1 ーブタノール、4ー(2ーヒドロキシエチル)モルホリ ン、2-(2-ヒドロキシエチル)ピリジン、1-(2 ーヒドロキシエチル)ピペラジン、1-「2-(2-ヒ ドロキシエトキシ) エチル] ピペラジン、ピペリジンエ タノール、1-(2-ヒドロキシエチル)ピロリジン、 1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジノン、3 ーピペリジノー1,2ープロパンジオール、3ーピロリ ジノー1,2-プロパンジオール、8-ヒドロキシユロ リジン、3-クイヌクリジノール、3-トロパノール、 1-メチル-2-ピロリジンエタノール、1-アジリジ ンエタノール、N-(2-ヒドロキシエチル) フタルイ ミド、N-(2-ヒドロキシエチル) イソニコチンアミ ド等が例示される。アミド誘導体としては、ホルムアミ ド、Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチルホルム アミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズ アミド等が例示される。イミド誘導体としては、フタル イミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。 【0016】更に、下記一般式(2)及び(3)で示さ れる塩基性化合物を配合することもできる。

【化3】

(3)

ン基、イソプチレン基、 $n-ペンチレン基、イソペンチレン基、ヘキシレン基、ノニレン基、デシレン基、シクロペンチレン基、シクロペキシレン基等が挙げられる。また、<math>R^{44}$ 、 $R^{45}$ 、 $R^{46}$  、 $R^{49}$  、 $R^{50}$  のアルキル基としては、炭素数 $1\sim20$  、好ましくは $1\sim8$  、更に好ましくは $1\sim6$  のものであり、これらは直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよい。具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、tert-ブチル基、n-ペンチル基、イソブチル基、トリデシル基、ノニル基、デシル基、ドデシル基、トリデシル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基等が挙げられる。更に、 $R^{44}$ と $R^{45}$  、 $R^{45}$ と $R^{46}$  、 $R^{44}$ と $R^{45}$  、 $R^{49}$ と $R^{50}$  が環を形成する場合、その環の炭素数は $1\sim20$ 、より

好ましくは $1\sim8$ 、更に好ましくは $1\sim6$ であり、またこれらの環は炭素数 $1\sim6$ 、特に $1\sim4$ のアルキル基が分岐していてもよい。S、T、Uはそれぞれ $0\sim2$ 0の整数であり、より好ましくは $1\sim1$ 0、更に好ましくは $1\sim8$ の整数である。

【0018】一般式(2)、(3)の化合物として、具 体的には、トリス {2-(メトキシメトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(メトキシエトキシ) エチル} ア ミン、トリス「2-{(2-メトキシエトキシ)メトキ シ} エチル] アミン、トリス {2-(2-メトキシエト キシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-メトキシエ トキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシ エトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキ シプロポキシ) エチル} アミン、トリス[2-{(2-ヒドロキシエトキシ) エトキシ} エチル] アミン、4, 7, 13, 16, 21, 24-ヘキサオキサー1, 10 -ジアザビシクロ[8.8.8] ヘキサコサン、4, 7, 13, 18-テトラオキサー1, 10-ジアザビシ クロ[8.5.5] エイコサン、1,4,10,13-テトラオキサー7,16-ジアザビシクロオクタデカ ン、1-アザー12-クラウン-4、1-アザー15-クラウン-5、1-アザ-18-クラウン-6等が挙げ られる。特に第三級アミン、アニリン誘導体、ピロリジ ン誘導体、ピリジン誘導体、キノリン誘導体、アミノ酸 誘導体、ヒドロキシ基を有する含窒素化合物、ヒドロキ シフェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒 素化合物、アミド誘導体、イミド誘導体、トリス {2-(メトキシメトキシ) エチル} アミン、トリス { (2-(2-メトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス[2 - {(2-メトキシエトキシ)メチル}エチル]アミ ン、1-アザ-15-クラウン-5等が好ましい。

【0019】塩基性化合物の配合量は、全ベース樹脂1 00重量部に対して0.01~2重量部、特に0.01 ~1重量部が好適である。配合量が0.01重量部より 少ないと配合効果がなく、2重量部を超えると感度が低 下しすぎる場合がある。

【0020】本発明で用いる(C)成分のベースポリマ ーは、ポジ型レジスト組成物の場合は、酸不安定基で保 護された酸性官能基を有するアルカリ不溶性または難溶 性の樹脂であって、該酸不安定基が脱離したときにアル カリ可溶性となるベース樹脂(C1)を用いることがで き、ネガ型レジスト組成物の場合は、アルカリ可溶性樹 脂であって、架橋剤による架橋によってアルカリ難溶性 となるベース樹脂(C2)を用いることができる。ネガ 型レジスト組成物に用いられるベースポリマー(C2) は、KrFエキシマレーザー用レジスト用としては、ポ リヒドロキシスチレン(PHS)、およびPHSとスチ レン、(メタ) アクリル酸エステル、マレイミドNカル ボン酸エステル、との共重合体、ArFエキシマレーザ ー用レジストとしては、(メタ)アクリル酸エステル 系、ノルボルネンと無水マレイン酸との交互共重合系、 ポリノルボルネン系、メタセシス重合系などがあげられ るが、これらの重合系ポリマーに限定されることはな い。なお、(メタ)アクリル酸エステルは、メタアクリ ル酸エステルまたはアクリル酸エステルの意である。ポ ジ型レジスト組成物に用いられるベースポリマー(C 1)は、ベースポリマー(C2)において、フェノール あるいはカルボキシル基の水酸基を酸不安定基で置換す ることによって、未露光部の溶解速度を下げたものが一 般的である。

【0021】酸不安定基としては、種々選定されるが、特に下記式(4)、(5)で示される基、下記式(6)で示される炭素数4~40の三級アルキル基、炭素数1~6のトリアルキルシリル基、炭素数4~20のオキソアルキル基等であることが好ましい。

【化4】

一般式 (4)、(5) において $R_6$ 、 $R_9$ は、炭素数  $1\sim 20$ の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基であり、酸素、硫黄、窒素、フッ素などのヘテロ原子を含んでもよい。 $R_7$ 、 $R_8$ は、水素原子、炭素数  $1\sim 20$ の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基であり、酸素、硫黄、窒素、フッ素などのヘテロ原子を含んでも良く、aは $0\sim 10$ の整数である。 $R_7$ と $R_8$ 、 $R_7$ と $R_9$ ,  $R_8$ と $R_9$ は、それぞれ結合して環を形成しても良い。一般式(6)において、 $R_{10}$ 、 $R_{11}$ 、 $R_{12}$ は、炭素数  $1\sim 20$ の直鎖状、分岐状、環状のアルキル基であり、酸素、硫黄、窒素、フッ素などのヘテロ原子を含んでも良く、 $R_{10}$ と $R_{11}$ 、 $R_{12}$ 

 $_{10}$ と $R_{12}$ 、 $R_{11}$ と $R_{12}$ とは、互いに結合して環を結合しても良い。

【0022】一般式(4)に示される酸不安定基を具体的に例示すると、tertーブトキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニル基、tertーアミロキシカルボニル基、2ーテトラヒドロピラニルオキシカルボニルメチル基、2ーテトラヒドロフラニルオキシカルボニルメチル基等が挙げられる。

【0023】一般式(5)で示される酸不安定基を例示

すると、1ーメトキシエチル基、1ーエトキシエチル基、1-n-プロポキシエチル基、1-イソプロポキシエチル基、1-イソプトキシエチル基、1-イソブトキシエチル基、1-sec-ブトキシエチル基、1-tert-ブトキシエチル基、1-tert-ブトキシエチル基、1-セーアミロキシエチル基、1-エトキシーn-プロピル基、1-シクロヘキシロキシエチル基、メトキシプロピル基、エトキシプロピル基、1-メトキシー1-メチル-エチル基等の直鎖状もしくは分

岐状アセタール基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基等の環状アセタール基等が挙げられ、好ましくはエトキシエチル基、ブトキシエチル基、エトキシプロピル基が挙げられる。また、ベース樹脂の水酸基の水素原子の1%以上が一般式(7a)あるいは(7b)で表される酸不安定基によって分子間あるいは分子内架橋されていてもよい。

【化5】

上式中、 $R_{19}$ 、 $R_{20}$ は、水素原子または炭素数  $1\sim 8$ の直鎖状、分岐鎖状または環状のアルキル基を示す。または、 $R_{19}$ と $R_{20}$ は結合して環を形成してもよく、環を形成する場合には、 $R_{19}$ 、 $R_{20}$ は炭素数 1 から 8 の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を示す。 $R_{21}$ は、炭素数  $1\sim 10$  の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、  $1\sim 10$  の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、  $1\sim 10$  の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン基、  $1\sim 10$  の間筋族もしくは脂環式飽和炭化水素基、芳香族炭化水素基又はヘテロ環基を示し、これらの基はヘテロ原子を介在してもよく、又はその炭素原子に結合する水素原子の一部が水酸基、カルボキシル基、カルボニル基またはフッ素原子によって置換されていてもよい。  $1\sim 10$  の  $1\sim 10$  の

【0024】一般式(6)の酸不安定基として、例えば tertーブトキシカルボニル基、tertーブトキシ カルボニルメチル基、tertーアミロキシカルボニル 基、tertーアミロキシカルボニルメチル基、1ーエ トキシエトキシカルボニルメチル基、2ーテトラヒドロ ピラニルオキシカルボニルメチル基、2ーテトラヒドロ フラニルオキシカルボニルメチル基等が挙げられる。また、酸不安定基としての炭素数4~20の三級アルキル基、各アルキル基がそれぞれ炭素数1~6のトリアルキルシリル基が挙げられる。一般式(6)に示される炭素数4~20の三級アルキル基としては、tert-ブチル基、トリエチルカルビル基、1-エチルノルボニル基、1-メチルシクロペキシル基、1-エチルシクロペンチル基、2-(2-メチル)アダマンチル基、2-(2-エチル)アダマンチル基、tert-アミル基等を挙げることができる。

【0025】一般式(4)~(6)において、 $R_6$ 、  $R_9$ 、 $R_{12}$ は、フェニル基、p-メチルフェニル基等のアルコキシ置換フェニル基等の非置換又は置換アリール基、ベンジル基、フェネチル基等のアラルキル基等や、これらの基に酸素原子を有する、或いは炭素原子に結合する水素原子が水酸基に置換されたり、2個の水素原子が酸素原子で置換されてカルボニル基を形成する下記式で示されるようなアルキル基等の基も挙げることができる。【化6】

$$-(CH2)4 · OH -(CH2)2O(CH2)3CH3 -CH2 -CH2OH -CH2OH -CH2OH -CH2OH -CH2OH$$

【0026】アルキルシリル基としては、炭素数1~6のトリアルキルシリル基が例示でき、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、ジメチルーtertーブチルシリル基等が挙げられる。オキソアルキル基としては、炭素数4~20のオキソアルキル基が例示でき、3ーオキソアルキル基、又は下記式で示される基等が挙げられる。

【0027】ベースポリマーの重量平均分子量は、5,000~100,000とすることが好ましい。5,0

○○に満たないと成膜性、解像性に劣る場合があり、1○○、○○○を越えると解像性に劣る場合がある。

【0028】ここで、本発明で使用される(B)成分の 有機溶剤としては、酸発生剤、ベース樹脂、溶解阻止剤 等が溶解可能な有機溶媒であれば何れでも良い。このよ うな有機溶剤としては、例えば、シクロヘキサノン、メ チルー2-n-アミルケトン等のケトン類、3-メトキ シブタノール、3-メチル-3-メトキシブタノール、 1-メトキシ-2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール等のアルコール類、プロピレングリコール モノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエ ーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、エ チレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリ コールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチ ルエーテル等のエーテル類、プロピレングリコールモノ メチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノ エチルエーテルアセテート、乳酸エチル、ピルビン酸エ チル、酢酸ブチル、3-メトキシプロピオン酸メチル、 3-エトキシプロピオン酸エチル、酢酸tert-ブチ ル、プロピオン酸tert-ブチル、プロピレングリコ ールーモノーtertーブチルエーテルアセテート等の エステル類が挙げられ、これらの1種を単独で又は2種 以上を混合して使用することができるが、これらに限定 されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の 中でもレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れて いるジエチレングリコールジメチルエーテルや1-エト キシー2-プロパノール、乳酸エチルの他、安全溶剤で あるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト及びその混合溶剤が好ましく使用される。

【0029】有機溶剤の使用量は、全ベースポリマー100重量部に対して、50~1000重量部、好ましくは100~5000重量部、さらに好ましくは150~3000重量部である。

【0030】(D)成分の酸発生剤としては、下記一般式(8)のオニウム塩、一般式(9)のジアゾメタン誘導体、一般式(10)のグリオキシム誘導体、βーケトスルホン誘導体、ジスルホン誘導体、ニトロベンジルスルホネート誘導体、スルホン酸エステル誘導体、イミドーイルスルホネート誘導体等が挙げられる。

【化8】

$$(R^{10})_b M^+ K^-$$
 (8)

$$R^{31}$$
— $SO_2$  — $C$  — $SO_2$  — $R^{32}$  (9)

$$R^{33} = SO_2 - O - N = C - C = N - O - SO_2 - R^{33}$$
 (10)

一般式(8)において、 $R^{30}$ は、炭素数 $1\sim12$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール基又は炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基を表し、 $M^{+}$ はヨードニウム、スルホニウムを表し、 $K^{-}$ は非求核性

対向イオンを表し、bは2又は3である。一般式(9)において、 $R^{31}$ 、 $R^{32}$ は、炭素数 $1\sim12$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール基又はハロゲン化アリール基又は炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基を表す。一般式(10)において、 $R^{33}$ 、 $R^{34}$ 、 $R^{35}$ は、炭素数 $1\sim12$ の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール基又はハロゲン化アルキル基、炭素数 $6\sim12$ のアリール基又はハロゲン化アリール基又は炭素数 $7\sim12$ のアラルキル基を表す。また、 $R^{34}$ 、 $R^{35}$ は互いに結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、 $R^{34}$ 、 $R^{35}$ はそれぞれ炭素数 $1\sim6$ の直鎖状又は分岐状のアルキレン基を表す。)

【0031】一般式(8)のR30のアルキル基として は、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シク ロヘキシル基、2-オキソシクロヘキシル基、ノルボル ニル基、アダマンチル基等が挙げられる。アリール基と しては、フェニル基、p-メトキシフェニル基、m-メ トキシフェニル基、ローメトキシフェニル基、エトキシ フェニル基、pーtertーブトキシフェニル基、mー tert-ブトキシフェニル基等のアルコキシフェニル 基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4 ーメチルフェニル基、エチルフェニル基、4-tert ブチルフェニル基、4ーブチルフェニル基、ジメチル フェニル基等のアルキルフェニル基が挙げられる。アラ ルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基等が挙げ られる。K-の非求核性対向イオンとしては塩化物イオ ン、臭化物イオン等のハライドイオン、トリフレート、 1,1,1-トリフルオロエタンスルホネート、ノナフ ルオロブタンスルホネート等のフルオロアルキルスルホ ネート、トシレート、ベンゼンスルホネート、4-フル オロベンゼンスルホネート、1,2,3,4,5-ペン タフルオロベンゼンスルホネート等のアリールスルホネ ート、メシレート、ブタンスルホネート等のアルキルス ルホネートが挙げられる。

【0032】一般式(9)のR<sup>31</sup>、R<sup>32</sup>のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、アミル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、ノルボルニル基、アダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基としては、トリフルオロメチル基、1,1、1ートリクロロエチル基、ノナフルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としては、フェニル基、pーメトキシフェニル基、mーメトキシフェニル基、の一メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、pーtertーブトキシフェニル基・エチルフェニル基、3ーメチルフェニル基、4ーtertーブチルフェニル基、4ーブチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキルフェニル基が挙げ

られる。ハロゲン化アリール基としては、フルオロベンゼン基、クロロベンゼン基、1,2,3,4,5-ペンタフルオロベンゼン基等が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェネチル基等が挙げられる。

【0033】一般式(10)のR<sup>33</sup>、R<sup>34</sup>、R<sup>35</sup>のアルキル基、ハロゲン化アルキル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、R<sup>31</sup>、R<sup>32</sup>で説明したものと同様の基が挙げられる。なお、R<sup>34</sup>、R<sup>35</sup>のアルキレン基としては、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

【0034】酸発生剤について、オニウム塩としては、 例えば、トリフルオロメタンスルホン酸ジフェニルヨー ドニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (p-ter tーブトキシフェニル)フェニルヨードニウム、pート ルエンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、pートルエ ンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) フェ ニルヨードニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリ フェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホ ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ビス(p-te rt-ブトキシフェニル)フェニルスルホニウム、トリ フルオロメタンスルホン酸トリス(p-tert-ブト キシフェニル) スルホニウム、p-トルエンスルホン酸 トリフェニルスルホニウム、pートルエンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニル) ジフェニルスルホ ニウム、pートルエンスルホン酸ビス(pーtertー ブトキシフェニル)フェニルスルホニウム、pートルエ ンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニ ル) スルホニウム、ノナフルオロブタンスルホン酸トリ フェニルスルホニウム、ブタンスルホン酸トリフェニル スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチ ルスルホニウム、pートルエンスルホン酸トリメチルス ルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキ シルメチル(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウ ム、p-トルエンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2 ーオキソシクロヘキシル)スルホニウム、トリフルオロ メタンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ジメチルフェニルスルホニウム、ト リフルオロメタンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニル スルホニウム、p-トルエンスルホン酸ジシクロヘキシ ルフェニルスルホニウム等が挙げられる。

【0035】酸発生剤について、ジアゾメタン誘導体としては、ビス(ベンゼンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(p-トルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(キシレンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(シクロペキシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(n-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(sec-ブチルスルホニル)ジアゾメ

タン、ビス(nープロピルスルホニル)ジアゾメタン、 ビス(イソプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス (tertーブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス (nーアミルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソア ミルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(secーアミル スルホニル)ジアゾメタン、ビス(tertーアミルス ルホニル)ジアゾメタン、1ーシクロへキシルスルホニ ルー1ー(tertーブチルスルホニル)ジアゾメタ ン、1ーシクロへキシルスルホニルー1ー(tertー アミルスルホニル)ジアゾメタン、1ーtertー アミルスルホニル)ジアゾメタン、1ーtertーアミ ルスルホニルー1ー(tertーブチルスルホニル)ジアゾメタン等が挙げられる。

【0036】酸発生剤について、グリオキシム誘導体と して、ビスーoー(p-トルエンスルホニル)ーαージ メチルグリオキシム、ビスーoー(p-トルエンスルホ  $-\alpha$  -ジフェニルグリオキシム、ビス-ο-(p-トルエンスルホニル)  $-\alpha$  -ジシクロヘキシルグリオ キシム、ビスーoー(p-トルエンスルホニル)-2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-o-(p-ト ルエンスルホニル)-2-メチル-3,4-ペンタンジ オングリオキシム、ビスーo-(n-ブタンスルホニ  $タンスルホニル) - \alpha - ジフェニルグリオキシム、ビス$ **-ο-(n-ブタンスルホニル)-α-ジシクロヘキシ** ルグリオキシム、ビス-o-(n-ブタンスルホニル) -2,3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-o-(n-79)タンジオングリオキシム、ビス-o-(メタンスルホニ ルオロメタンスルホニル) $-\alpha$ -ジメチルグリオキシ ム、ビス-o-(1,1,1-トリフルオロエタンスル ホニル) $-\alpha$ -ジメチルグリオキシム、ビス $-\alpha$ -(t ert - ブタンスルホニル)  $-\alpha$  - ジメチルグリオキシ ム、ビス-o-(パーフルオロオクタンスルホニル)α-ジメチルグリオキシム、ビス-ο-(シクロヘキサ ンスルホニル) $-\alpha$ -ジメチルグリオキシム、ビス $-\alpha$ - (ベンゼンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシ ム、ビス-o-(p-フルオロベンゼンスルホニル)- $\alpha - i \times f \wedge f \wedge f = 0$ **ーブチルベンゼンスルホニル)** – α ージメチルグリオキ シム、ビス-o-(キシレンスルホニル $)-\alpha-$ ジメチ ルグリオキシム、ビス-o-(カンファースルホニル) **-α-ジメチルグリオキシム等が挙げられる。** 

【0037】酸発生剤として、その他、2-シクロヘキシルカルボニル-2-(p-トルエンスルホニル)プロパン、2-イソプロピルカルボニル-2-(p-トルエンスルホニル)プロパン等のβ-ケトスルホン誘導体、ジフェニルジスルホン、ジシクロヘキシルジスルホン等のジスルホン誘導体、p-トルエンスルホン酸2,6-ジニトロベンジル、p-トルエンスルホン酸2,4-ジ

ニトロベンジル等のニトロベンジルスルホネート誘導体、1,2,3ートリス(メタンスルホニルオキシ)ベンゼン、1,2,3ートリス(トリフルオロメタンスルホニルオキシ)ベンゼン、1,2,3ートリス(pートルエンスルホニルオキシ)ベンゼン等のスルホン酸エステル誘導体、フタルイミドーイルートリフレート、フタルイミドーイルートシレート、5ーノルボルネンー2,3ージカルボキシイミドーイルートリフレート、5ーノルボルネンー2,3ージカルボキシイミドーイルートシレート、5ーノルボルネンー2,3ージカルボキシイミドーイルートシレート、5ーノルボルネンー2,3ージカルボキシイミドーイルートシスルホネート誘導体等が挙げられる。

【0038】酸発生剤として、好ましくは、トリフルオ ロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフ ルオロメタンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェ ニル) ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) ス ルホニウム、pートルエンスルホン酸トリフェニルスル ホニウム、pートルエンスルホン酸(p-tert-ブ トキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、pートルエ ンスルホン酸トリス(p-tert-ブトキシフェニ ル) スルホニウム等のオニウム塩、ビス (ベンゼンスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (p-トルエンスルホニ ル)ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(n-ブチルスルホニル)ジアゾメ タン、ビス(イソブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビ ス(sec-ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス (n-プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(イソ プロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(tert-ブチルスルホニル) ジアゾメタン等のジアゾメタン誘導 体、ビス-o-(p-トルエンスルホニル)-α-ジメ チルグリオキシム、ビス-o-(n-ブタンスルホニ ル) - α - ジメチルグリオキシム等のグリオキシム誘導 体、ナフトキノンジアジドスルホン酸エステル誘導体が 用いられる。

【0039】酸発生剤は1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。オニウム塩は矩形性向上効果に優れ、ジアゾメタン誘導体及びグリオキシム誘導体は定在波低減効果に優れるが、両者を組み合わせることにより、プロファイルの微調整を行うことが可能である。酸発生剤の配合量は、全ベース樹脂100重量部に対して0.2~50重量部、特に0.5~40重量部とすることが好ましく、0.2重量部に満たないと露光時の酸発生量が少なく、感度及び解像力が劣る場合があり、50重量部を超えるとレジストの透過率が低下し、解像力が劣る場合がある。

【0040】(E)成分の溶解阻止剤としては、酸の作用によりアルカリ現像液への溶解性が変化する分子量3,000以下の化合物、特に2,500以下の低分子量フェノールあるいはカルボン酸誘導体の一部あるいは

全部を酸に不安定な置換基で置換した化合物を挙げるこ とができる。分子量2,500以下のフェノールあるい はカルボン酸誘導体としては、4,4'-(1-メチル エチリデン)ビスフェノール、[1,1'ービフェニル -4,4'ージオール]2,2'ーメチレンビス[4-メチルフェノール ]、4、4 - ビス(4'- ヒドロキシ フェニル) 吉草酸、トリス(4-ヒドロキシフェニル) メタン、1,1,1-トリス(4'-ヒドロキシフェニ ル) エタン、1,1,2-トリス(4'-ヒドロキシフ ェニル) エタン、フェノールフタレイン、チモールフタ レイン、3,3'ジフルオロ[(1,1'ビフェニル) 4,4'-ジオール]、3,3'5,5'-テトラフル オロ[(1,1'-ビフェニル)-4,4'-ジオー  $\nu$ ]、4,4'-[2,2,2-トリフルオロー1-(トリフルオロメチル) エチリデン] ビスフェノール、 4,4'ーメチレンビス[2-フルオロフェノール]、 2, 2'ーメチレンビス[4ーフルオロフェノール]、 4,4'イソプロピリデンビス[2-フルオロフェノー ル]、シクロヘキシリデンビス[2-フルオロフェノー  $[\mu]$ 、4,4'-[(4-フルオロフェニル)メチレ ン] ビス「2-フルオロフェノール]、4,4'ーメチ レンビス[2,6-ジフルオロフェノール]、4,4' -(4-7)ルオロフェニル)メチレンビス[2,6-3]フルオロフェノール]、2,6-ビス[(2-ヒドロキ シー5-フルオロフェニル)メチル]-4-フルオロフ ェノール、2,6ービス[(4ーヒドロキシー3ーフル オロフェニル)メチル]-4-フルオロフェノール、 2, 4ービス[(3ーヒドロキシー4ーヒドロキシフェ ニル)メチル]-6-メチルフェノール等が挙げられ、 酸に不安定な置換基としては、ベースポリマー(C1) に用いられるものと同様のものが挙げられる。好適に用 いられる溶解阻止剤の例としては、3,3'5,5'-テトラフルオロ [ (1, 1' ービフェニル) ー4, 4' -ジ-t-ブトキシカルボニル]、4,4'-[2,2, 2-トリフルオロー1-(トリフルオロメチル)エ チリデン] ビスフェノールー4,4'ージーtーブトキ シカルボニル、ビス(4-(2) テトラヒドロピラニル オキシ)フェニル)メタン、ビス(4-(2)テトラヒ ドロフラニルオキシ)フェニル)メタン、ビス(4-t ert-ブトキシフェニル)メタン、ビス(4-ter t-ブトキシカルボニルオキシフェニル) メタン、ビス (4-tert-ブトキシカルボニルメチルオキシフェ ニル)メタン、ビス(4-(1'-エトキシエトキシ) フェニル)メタン、ビス(4-(1'-エトキシプロピ ルオキシ)フェニル)メタン、2,2-ビス(4'-(2) 'テトラヒドロピラニルオキシ))プロパン、 2, 2-ビス(4'-(2''テトラヒドロフラニルオ キシ) フェニル) プロパン、2, 2-ビス(4'-te rtーブトキシフェニル)プロパン、2,2-ビス (4'-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニ

 $\mu$ ) プロパン、2, 2ービス (4-tert-ブトキシ カルボニルメチルオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4'-(1''-エトキシエトキシ)フェニル) プロパン、 $2, 2 - \forall z (4' - (1') - x + + y)$ ロピルオキシ)フェニル)プロパン、4,4ービス (4'-(2''テトラヒドロピラニルオキシ)フェニ ル) 吉草酸tertーブチル、4,4ービス(4'-(2) 'テトラヒドロフラニルオキシ)フェニル) 吉草 酸tert-ブチル、4,4-ビス(4'-tert-ブトキシフェニル) 吉草酸 tertーブチル、4,4-ビス(4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニ ル) 吉草酸 tertーブチル、4,4-ビス(4'-t ertーブトキシカルボニルメチルオキシフェニル) 吉 草酸tertーブチル、4,4ービス(4'ー(1'' -エトキシエトキシ)フェニル) 吉草酸tert-ブチ ル、4,4-ビス(4'-(1''-エトキシプロピル オキシ)フェニル) 吉草酸 tertーブチル、トリス (4-(2) テトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) メタン、トリス(4-(2) テトラヒドロフラニルオキ シ)フェニル)メタン、トリス(4-tert-ブトキ シフェニル) メタン、トリス(4-tert-ブトキシ カルボニルオキシフェニル)メタン、トリス(4-te rt-ブトキシカルボニルオキシメチルフェニル) メタ ン、トリス(4-(1'-エトキシエトキシ)フェニ ル)メタン、トリス(4-(1'-エトキシプロピルオ キシ)フェニル)メタン、1,1,2-トリス(4'-(2) 'テトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)エタ ン、1,1,2-トリス(4'-(2''テトラヒドロ フラニルオキシ)フェニル)エタン、1,1,2-トリ ス(4) -tert-ブトキシフェニル) エタン、1, 1,2-トリス(4'-tert-ブトキシカルボニル オキシフェニル) エタン、1,1,2-トリス(4'tertーブトキシカルボニルメチルオキシフェニル) エタン、1,1,2-トリス(4'-(1'-エトキシ エトキシ)フェニル)エタン、1,1,2ートリス (4'-(1'-エトキシプロピルオキシ)フェニル) エタン、2-トリフルオロメチルベンゼンカルボン酸 1,1-t-ブチルエステル、2-トリフルオロメチル シクロヘキサンカルボン酸ーt-ブチルエステル、デカ ヒドロナフタレン-2,6-ジカルボン酸-t-ブチル エステル、コール酸ーt-ブチルエステル、デオキシコ ール酸ーt-ブチルエステル、アダマンタンカルボン酸 ーt-ブチルエステル、アダマンタン酢酸-t-ブチル エステル、「1,1'ービシクロヘキシルー3,3', 4,4'ーテトラカルボン酸テトラーセーブチルエステ ル] 等が挙げられる。本発明のレジスト材料中における 溶解阻止剤の添加量としては、レジスト材料中の固形分 100重量部に対して20重量部以下、好ましくは15 重量部以下である。20重量部より多いとモノマー成分 が増えるためレジスト材料の耐熱性が低下する。

【0041】(F)成分としての架橋剤として、分子内 に2個以上のヒドロキシメチル基、アルコキシメチル 基、エポキシ基又はビニルエーテル基を有する化合物が 挙げられ置換グリコウリル誘導体、尿素誘導体、ヘキサ (メトキシメチル)メラミン等が好適に用いられる。例 えば、N, N, N', N'ーテトラメトキシメチル尿素 とヘキサメチルメラミン、テトラヒドロキシメチル置換 グリコールウリル類及びテトラメトキシメチルグリコー ルウリルのようなテトラアルコキシメチル置換グリコー ルウリル類、置換及び道間ビスーヒドロキシメチルフェ ノール類、ビスフェノールA等のフェノール製化合物と エピクロロヒドリン等の縮合物が挙げられる。特に好適 な架橋剤は、1,3,5,7-テトラメトキシメチルグ リコールウリルなどの1,3,5,7-テトラアルコキ シメチルグリコールウリル又は1,3,5,7-テトラ ヒドロキシメチルグリコールウリル、2,6-ジヒドロ キシメチルp-クレゾール、2,6-ジヒドロキシメチ ルフェノール、2,2',6,6'-テトラヒドロキシ メチルビスフェノールA、および1,4-ビスー[2-(2-ヒドロキシプロピル)]-ベンゼン、N,N, N', N'-テトラメトキシメチル尿素とヘキサメトキ シメチルメラミン等が挙げられる。添加量は任意である がレジスト材料中の全固形分に対して1~25重量部、 好ましくは5~20重量部である。これらは単独でも2 種以上併用して添加しても良い。

## [0042]

#### 【実施例】実施例1

表1に示す割合で、ポリマー、酸発生剤、塩基、溶解阻止剤、架橋剤を、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)と乳酸エチル(EL)の70:30重量比率の混合溶媒600重量部に溶解させ、0.1μmサイズのテフロンフィルターでろ過することによってレジスト溶液を調製した。

#### 実施例2~12、比較例1~6

表1に示す条件で実施例1に準じて実施した。また、使用したポリマー1~5、PAG1~3、アミン1~3、DRI1、トリス(2-メトキシメトキシエチル)アミン (TMMEA) の構造式についても示す。

#### 【0043】レジストの評価

レジスト液を、シリコンウェハーにDUV-30 (日産化学製)を55 nmの膜厚で製膜して、KrF光 (248 nm)で反射率を1%以下に抑えた基板上にスピンコーティングし、ホットプレートを用いて100で90秒間ベークし、レジストの厚みを430 nmの厚さにした。これをエキシマレーザーステッパー(ニコン社、NSR-S202A,NA-0.5、 $\sigma$ 0.75、通常照明、Crマスク)を用いて露光量とフォーカスを変化させながら露光し、露光後直ちに110℃で90秒間ベークし、2.38重量%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液で60秒間現像を行って、パターンを

得た。得られたレジストパターンを次のように評価した。 $0.20\mu m$ の孤立ラインが寸法通りになっている最適露光量  $(E\circ p)$  としてレジスト感度とし、この時のフォーカスマージンを求めた。フォーカスマージンの定義は、パターンの膜減りがないことと、寸法が、 $0.16\mu m \pm 10\%$ の寸法内であることとした。

#### [0044]

【発明の効果】本発明の窒素化合物を添加することによって、パターンの膜減りを防止して孤立パターンのマージンを拡大できる。

【0045】

【表1】

実施例	ポリマー	酸発生剤	塩基 (重量部)		溶解阻止剤 又は架積剤		フォーカスマージン
	(重量部)	(重量部)			(重量部)	(mJ/cm²)	(μn)
実施例1	1 (100)	PAG1 (4)		ミン 1 ().2)		15	0.6
実施例 2	1 (100)	PAĞ1 (4)		シ2		15	0.6
実施例 3	1 (100)	PAG1 (4)		ン3 (.2)	-	17	0.6
実施例 4	1 (100)	PAG1 (4)	アミン1 (0.1)	(n−Bu)₃N (0.1)	-	20	0.7
実施例 5	1 (100)	PAG1 (4)	アミン2 (0.1)	(n−Bu)₃N (0.1)	-	21	0.7
実趋例 6	1 (100)	PAG1 (4)	アミン3 (0.1)	(ñ~Bu)₃N (0.1)	-	27.	0.7
実施例 7	1 (100)	PAG1 (4)	アミン1 (0.1)	THMEA (0.2)	-	23	0.8
実施例8	1 (100)	PAG1 (4)	アミン1 (0.1)	TMMEA (0.2)	DRI 1 (20)	20	0.6
実施例 9	2 (100)	PAG1 (4)	アミン1 (0.1)	TMMEA (0.2)	-	25	0.8
実施例10	3 (100)	PAG1 (4)	アミン1 _(0.1)	TMMEA (0.2)	-	22	0.8
実施例11	4 (100)	PAG2 (4)	アミン1 (0.1)	1 <b>1MEA</b> (0.2)	架橋剤 (15)	25	0.7
実施例12	5 (100)	PAG3 (4)	アミン1 (0.1)	TIM: A (0.2)		28	1.0
比較例1	1 (100)	PAG1 (4)	(n−Bu)₃N (0.1)		_	18	0.3
比較例 2	1 (10 <u>0</u> )	PAG1 (4)	TMP (0.	ÆA .2)	-	17	0.4
比較例3	2 (100)	PAG1 (4)	TMMEA (0.2)		-	23	0.8
比顶例4	3 (100)	PAG1 (4)	IMMEA (0.2)		-	17	0.5
比较例 5	4 (100)	PAG2 (4)	TN <del>?</del> (0.		架獨剂 (15)	20	0.5
比較例 6	5 (100)	PAG3 (4)	TM⊋ (0.		-	23	0.7

【0046】 【化9】

[0047]

[(0048]]
((比11])
(H<sub>3</sub>)
(H<sub>3</sub>)

## フロントページの続き

F ターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AB16 AC08 AD01 AD03 BE00 BE10 BG00 CB41 CC03 CC17 CC20 FA12 4J002 BC041 BC121 BG041 BG051 BH021 BK001 EB107 EN106 ES017 ET006 EU026 EV086 EV217 EV227 EV297 FD206 FD207